① 日本国特許庁 (JP)

lleg

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—67906

**1** Int. Cl.<sup>3</sup> G 02 B 7/26

識別記号

庁内整理番号 6952—2H ❸公開 昭和57年(1982)4月24日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

**砂光フアイパ端末部のモールド成形法** 

②特

願 昭55-143544

松本三千人

@出

質 昭55(1980)10月14日

⑫発 明 者

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社

**茨城電気通信研究所内** 

⑫発 明 者 長沢真二

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社 **茨城電気通信研究所内** 

⑦発 明 者 二ノ宮隆夫

横浜市西区西平沼町6-1古河電気工業株式会社横浜電線製造

所内

⑪出 願 人 日本電信電話公社

⑪出 願 人 古河電気工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6

番1号

個代 理 人 弁理士 若林広志

2

明 細 書

## 1. 発明の名称

光ファイパ端末部のモールド成形法

## 2 特許請求の範囲

モールド成形型の型くぼの底面には所定の位置 に突起が設けられ、との突起には所定の位置に光 ファイバの素額端末のみを挿入する光ファイバの 素額挿入孔が設けられていて、との素額挿入孔は の底面が前記型くぼの底面と同一レベルとなって いるモールド成形型を用いて、保護層が除去され た光ファイバ素額の先端を前記光ファイバ素線 た光ファイバ素額の先端を前記光ファイバ 水 八 大 大 八 た 大 ファイバ 端末部のモールド成形 ル ト 成形法。

## 3 発明の詳細な説明

本発明は光通信に用いる光ファイバの端末部の モールド成形法に関する。

光通信に用いる光ファイバはその端末が発光素 子や受光素子(以下両者を総称して単に光素子と いり)、あるいは他の光ファイバ端末と結合して 使用されるが、との結合は光の伝播が損失なく行 なわれる必要がある。とのため光ファイバ端末と 光素子や他の光ファイバ端末との光学的軸合せは 高精度が要求される。

ところで、光フアイパは光を伝送するコア部と、コア部のまわりに配置されるクラッド部より構成されていて、このコア部の直径は通常50μm程度であり、クラッド部を含めた光ファイパ素線の外径は大略150μm程度である。

このように極めて細い光ファイバのコア部を光索子や他の光ファイバ端末のコア部に互いに精度よ く一致させるととは非常に困難なことである。

これら両者の結合を精度よく一致させる手段として従来は、光ファイパ端末を調心機構を有した接続装置に固定して、実際に光を通し光損失が最少となるように調心機構で調整する方法とか、精度よく加工されたスリープ等の中心に光ファイパを配置した接着剤で固定して端末部を構成する方法等が採られている。

しかしながら、前者の接続装置においては調心

2

機構が複雑になり装置が高価になるという欠点を 有している。

また、後者のスリープ法においては、スリープの製作に超精密加工が要求され、特にスリープ内 孔の加工はむずかしく、同一のものを多数製作す るのに適しないという欠点を有している。

本発明の目的は、従来の欠点を解消して光ファイバの端末部を高精度にかつ安価に成形することのできるモールド成形法を提供するにある。

との目的を達成するために本発明は、型くぼの 底面の所定の位置に突起が設けられ、との突起の 所定の位置に光ファイバの素線端末のみを挿入す る光ファイバ素線挿入孔が設けられていて、との 素線挿入孔の底面が前記型くぼの底面と同ーレベ ルとなつているモールド成形型を用いて、保護層 が除去された光ファイバ索線の先端を前記光ファ イバ素線挿入孔に挿入して光ファイバの端末部を モールド成形するととを特徴とする。

以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明 する。

5

きくなつている。

蓋体りは型本体3にボルト(図示されていない)により固着されるようになつていて、この蓋体りの中央部には光ファインを挿入するための光ファイバ挿入孔13が設けられている。蓋体りは光ファイバ挿入孔13の中心を境に左右に二分割できるようになつている。また、蓋体りには成形すべき樹脂を型くぼ5内に射出するための注入孔14が設けられている。注入孔19は図示されている。

以上のよりに構成されたモールド成形型によつ て光ファイバの端末部は次のようにして形成される。

光ファイバ1の端末部の保護層9が除去された 光ファイバ素線10はその先端がモールド成形型 2内の素線挿入孔8に挿入され、端面が素線挿入 孔8の底面11に接するまで押し込まれる。との 状態で蓋体4を型本体3に固着する。その後注入 孔14よりポリエチレン樹脂を射出して端末部を 形成する。との際型く仅5内の空気は空気抜き孔 尚、以下の説明は本発明の範囲をとれのみに限定 する趣旨のものではない。

第1図において、1は光フアイバ、2は光ファイバ端末部を成形するモールド成形型である。

モールド成形型 2 は型本体 3 と蓋体 4 とを有し ている。

型本体 3 には中央部に円筒状の型くぼうが設けられている。この型くぼうの底面 6 には半球状の突起 7 が設けられていて、この突起 7 の中央部に は 素線挿入孔 8 が設けられている。この 索線挿入孔 8 が設けられている。この 索線挿入孔 8 は円筒状の型くぼうの中心軸に 一致してかけられていて、光ファイバ 1 の保護層 9 が終 4 m 程 度 大きくでき 面 6 と同一 ないになっている。 素線挿入孔 8 の面 1 1 は を 大きくでき面 6 と同一 ないになっている。 で 後 5 の下部には 空気 抜 とまわりになっている。 型くぼうの 下部には 空気 ないように なっている。 型くぼうの 上部 は を が とまりになっている。 型くぼうの 上部 は とまりになっている。 型くぼうの 上部 は とまり に ないように なって いる と で 孔径 が ひとまり 大

6

12より排出されるので、射出された樹脂を型く ほう内に隙間なく充塡させるととができる。

充塡した樹脂が型くぼ5内で凝固することによ つて光ファイバ1の端末部15は形成される。

このようにして形成された端末部 1 5 は、樹脂が射出される際に光ファイバ素線 1 0 の先端が素線挿入孔 8 によつて固定されるので型くぼ 5 内に樹脂が射出されても光フアイバ素線 1 0 の先端の位置がずれることがない。従つてモールド成形型 2 は端末部 1 5 の外周の中心と光ファイバ素線 10 の中心とが常に一致したものを製造することができる。

以上のようにして製造された光ファイバ1の端末部15は第2図、第3図に示すように使用される。第2図において16は端末部15同志を連結する円筒状のスリーブである。このような端末部15と端末部15との連結において、端末部15とその光ファイバ素線10とは中心軸が一致して製造されているので、スリーブ16に嵌め込むだけで光ファイバ素線10の中心は常に一致すると

特開昭57-67906(3)

とになる。また、光ファイバ素線10の先端は端 末部15の先端と一致しているので、光ファイバ の先端端面同志は突き合わされて連結される。

第3図は光フアイバ端末部15と光来子17とを連結した場合である。この場合も光フアイバ1の端末部15はその中心が光フアイバ素線10の中心と一致しているので、光案子17とそのガイド18との中心が一致して製造されている限り光案子と光フアイバ案線10の中心とは常に一致して連結される。

尚、上記実施例においては、光ファイバ素線が単心の光ファイバの端末部を形成する方法について説明したが、本発明は光ファイバ素線が単心の光ファイバに限らず、例えば第4図に示すように多心の光ファイバ素線をテープ状に構成した多心テープ光ファイバ19の端末部20も単心の場合と同様に形成することができる。多心テープ光ファイバのモールド成形型の場合は型本体の型でにかられた突起に光ファイバ素線の数に相当する素線挿入孔が所定間隔に設けられている。

9

2 1 の先端 2 2 は端末部 2 0 の先端 2 3 と同一の レベルであるので、端末部 2 0 同志をスリープに よつて連結した場合に光ファイバ素線 2 1 の先端 2 2 同志が突き合わされて連結される。

以上説明したように本発明の光ファイバの端末部の成形法は型くぼ内に設けられた岩線挿入に光ファイバの紫線端末を挿入して樹脂を射出するだけなので一度精密な成形型を製作すれば端末部を簡単にかつ安価に形成することができる。また樹脂を射出する際に光ファイバ紫線の先端を紫線挿入孔に挿入し固定して射出成形を行うので、紫線の先端ははずれることがなく常に所定の位置であるとなる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の光ファイバ端末部のモールド 成形法に用いられるモールド成形型の一実施例を 示す断面図、第2図は同実施例のモールド成形型 により形成された光ファイバ端末部の連結状態を 示す断面図、第3図は同光ファイバ端末部と光案 その他の構成、例えばモールド成形型が型本体と 蓋体を有していること、型本体には空気抜き孔が 設けられていること、累線挿入孔の底面が型くだ の底面のレベルと同一となつていること、蓋体が 2分割され、またこの蓋体には樹脂の注入孔が設 けられていること等は単心のモールド成形型の場 合と同様である。また、端末部の形状としては特 に限定されることはないが第4図のように全体形 状をほぼ直方体とすることができる。

とのようなモールド成形型を用いて多心テープ光ファイバ19の端末部20を形成した場合には、各光ファイバ紫線はそれぞれその先端が所定間隔に設けられた紫線挿入孔に挿入されて固定されるので樹脂が射出されてもその位置が変らない。また、とのようにして同一の成形型から製造された端末部20は光ファイバ素線21の位置が常に一致しているので端末部20同志をスリーブによって連結した場合に光ファイバ素線21の中心軸がずれることがない。

更に、端末部 20 に形成された各光ファイパ素線

10

子との連結状態を示す断面図、第4図は本発明方法により形成された他の光ファイパ端末部を示す 斜視図である。

1……光ファイパ、2……モールド成形型、5……型く控、6……底面、7……突起、8…… 素験挿入孔、11……素線挿入孔の底面、15… …端末部

特許出顧人 代理人 若林 広



